

## **Rendezvous mit der Zukunft: innovationLAB.tour Im Rahmen des 10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS 10. März 2017, München, ab 8:30 – ca. 18:30 Uhr**

<b>Abfahrt:</b>	<b>8:30 Uhr, Hotel „The Charles“, Sophienstr. 28</b>
<b>Unbedingt dabei haben:</b>	<b>Personalausweis</b> Ohne Personaldokumente ist die Teilnahme leider nicht möglich!
<b>Route:</b>	Von der City in Richtung Airport
<b>Shuttle:</b>	Zum Abschluss der Tour fährt Sie der Shuttle erst zum Airport, dann wieder zurück in die City (Hbf / The Charles)
<b>Tour-Ende:</b>	vorauss. 18:30 / 19:00 Uhr

Die „Guided Tour“ führt zu InnovationCentern, Hubs und Acceleratoren namhafter Unternehmen in der Metropolregion München. Sie haben die Möglichkeit zu direkten Gesprächen mit den Entscheidern vor Ort. Mit dabei sein werden.:

- **Accenture Innovation Center**  
Vom Shop- zum Topfloor – Vom digital Twin zur Produktion, in die der Kunde direkt eingreifen kann
- **Dassault Systèmes 3D EXPERIENCE Center**  
Das Auto auf dem Wohnzimmertisch – Wie man neue Kundenerlebnisse schafft
- **IBM Watson IoT Center**  
Alles wird smart. Wie Künstliche Intelligenz für eine bessere Vernetzung von Mensch, Maschine und Computer sorgt
- **Predictive Maintenance Center Siemens Mobility** – Das StartUp im Großkonzern  
Wie Analytic Züge ins Rollen bringt – Wie schafft man neue, datengetriebene Serviceangebote?
- **Maker Space, X-Labs & Pre-Incubator beim UnternehmenTUM**  
Rapid Prototyping – “Spielplatz” für Tekkies, StartUps & Corporates
- **T-Systems Innovation Center**  
Vom digitalen Gepäck bis zum Scanner-Handschuh – Innovationen mit Kunden



10. DEUTSCHER INNOVATIONSGIPFEL  
DIGITALISIERUNG - INNOVATIONEN - NACHHALTIGKEIT - STRATEGIEN  
9. März 2017, München

Das branchen-, fach- & technologieübergreifende Entscheidertreffen  
Best-Cases, Wissens- & Know-how-Transfer auf höchstem Niveau

Tickets & Details: [www.deutscher-innovationsgipfel.de](http://www.deutscher-innovationsgipfel.de)

Logo grid including: accenturestrategy, alexanderthamm, amg, bayern, COMCON, DETECON, Deutsche Bahn, fhm, fhn, EVONIK, Fraunhofer, HCS, Hewlett Packard Enterprise, KASPERSKY, SIEMENS, searchmetrics, software, SPENDIT, TECAG, T-Mobile Systems, Weidmüller, Wincor, VDI, FESTO, forum, GRENDE, impulse, mittelstand, PARTNER, starting, VDI Nachrichten, VORKE, Wirtschaftskurier.

## Der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL

Auf dem einmaligen branchen-, fach- und technologieübergreifenden Entscheidertreffen kommen besondere Persönlichkeiten zusammen, die etwas bewegen. Auf der bekannten Plattform knüpft man nicht nur Netzwerke, Partnerschaften und Kooperationen. Hier tauscht man innovative Ideen aus, generiert neue Geschäftsmodelle, Kunden und Leads, lernt anhand von „Best-Case-Modellen“ von den Erfahrungen Anderer. Über Keynotes, Showroom, CxO-Talks, interaktive Intensiv-Workshops, innovationLAB.tour oder Executive- & Speakers-Dinner findet ein kompakter, effizienter Wissens- und Know-how-Transfer auf höchstem Niveau statt. Ein Anlass, über den auch Medien von WiWo über CIO und VDI Nachrichten bis hin zur Tagesschau gerne berichten. Tickets & weitere Details: [www.deutscher-innovationsgipfel.de](http://www.deutscher-innovationsgipfel.de)